

**Einladung zur 75. Sitzung des DGM-Fachausschusses Materialographie
am 17. September 2019 in Dresden von 16.00 bis ca. 18:00 Uhr**
Sitzungsort: Gartensaal, Alte Börse, Messering 7, Dresden

Tagesordnung

1. Begrüßung
2. Protokoll der letzten Sitzung des FA vom September 2018
3. Tagesordnung, Protokollführung
4. Metallographie-Tagungen
 - 4.1 Dresden 2019
 - 4.2 Saarbrücken 2020 (16.-18.9.2020)
 - 4.3 Magdeburg 2021
 - 4.4 Leoben 2022
 - 4.5 Überlegungen zu Metallographie-Tagungen 2023ff
5. Pläne der Arbeitskreise, Berichte*
 - 5.1 AK Ausbildung (Jeschke)
 - 5.2 AK Probenpräparation (Schnarr)
 - 5.3 AK Mikroskopie der Kunststoffe und Kunststoffverbunde (Trempler)
 - 5.4 AK Bauteilmetallographie (Neidel)
 - 5.5 AK Quantitative Gefügeanalyse (Sonntag)
 - 5.6 AK Quantitative 3D-Mikroskopie von Oberflächen (Dziomba)
 - 5.7 AK Rasterkraftmikroskopie und nanomechanische Methoden (Kirchlechner)
 - 5.8 AK FIB-Anwendungen in der Materialographie (Engelmann)
 - 5.9 Gemeinschafts-AK DVM/DGM REM in der Materialprüfung (Portella)
 - 5.10 AK Archäomaterialographie (Cloeren)
 - 5.11 Themenbereich Tomographie und 3D-Gefügeanalyse
 - AK Atomsondentomographie (Felfer)
 - AK Serienschnitttomographie (Mücklich)
 - AK Röntgentomographie (Zscheck)
 - AK Elektronentomographie (Kübel)
 - AK 3D-Data Science (Sandfeld)
 - 5.12 AK Materialographie im Internet (Engstler)
 - 5.13 Regionale Arbeitskreise (Kuhnke)
6. Entwicklungen der Praktischen Metallographie (Mücklich)
7. Metallographie-Preis 2021
8. Verschiedenes
9. Termin der nächsten Sitzung

*Von den Arbeitskreis-Leitern wurden bereits die Berichte zur Sitzung des AK Koordinierung im April 2019 eingesammelt und stehen den Gremienmitgliedern des FA Materialographie im Dokumentencenter des Mitgliederbereichs unter [diesem Link](#) zur Verfügung. Um Zugriff auf die Dokumente zu erhalten, muss man sich über die DGM-Homepage zuerst einloggen.

Besucheranschrift:

DGM - Deutsche Gesellschaft für Materialkunde e.V.
Wallstraße 58/59
D-10179 Berlin

Postanschrift:

DGM - Deutsche Gesellschaft für Materialkunde e.V.
c/o INVENTUM GmbH
Marie-Curie-Straße 11-17
D-53757 Sankt Augustin

Postbank Frankfurt

IBAN DE98 5001 0060 0338 0666 00
SWIFT-BIC PBNKDEFF

Commerzbank AG Frankfurt

IBAN DE85 5008 0000 0610 0478 00
SWIFT-BIC DRESDEFF33

Die Arbeitskreis-Leiter werden gebeten, während der FA Sitzung einen kurzen mündlichen Überblick über ihre Aktivitäten zu geben.

Falls weitere Tagesordnungspunkte gewünscht werden, bitte ich Sie, mir dies per E-Mail bis zum 1.8.2019 mitzuteilen an fachgremien@dgm.de oder andreas.neidel@siemens.com

Bitte melden Sie sich unter [diesem Link](#) zur Sitzung an.

Im Anschluss an die Fachausschuss-Sitzung findet ab 18.30 Uhr im Festsaal der Alten Börse der [Kaminabend der WerkstoffWoche](#) zum Thema „Die Biologisierung der Werkstofftechnik – Ein neuer Megatrend?“ statt, an dem Experten zusammen mit Ihnen diskutieren möchten. Bitte geben Sie bei der Anmeldung zur Sitzung mit an, ob Sie auch an dem Kaminabend teilnehmen werden.

Ich freue mich auf das baldige Wiedersehen in Dresden.

Mit besten Grüßen

Andreas Neidel
Leiter des [FA Materialographie](#)

Besucheranschrift:

DGM - Deutsche Gesellschaft für Materialkunde e.V.
Wallstraße 58/59
D-10179 Berlin

Postanschrift:

DGM - Deutsche Gesellschaft für Materialkunde e.V.
c/o INVENTUM GmbH
Marie-Curie-Straße 11 - 17
D-53757 Sankt Augustin

Postbank Frankfurt

IBAN DE98 5001 0060 0338 0666 00
SWIFT-BIC PBNKDEFF

Commerzbank AG Frankfurt

IBAN DE85 5008 0000 0610 0478 00
SWIFT-BIC DRESDEFF33